**中国科学技术大学-日本“樱花科技计划”项目研究生申请表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学生姓名 |  | 学号 |  | 性别 |  |
| 姓名拼音 |  | 预计毕业时间 |  | 是否已申办护照 |  |
| 所在院（系） |  | 专业 |  | 研究方向 |  |
| 联系电话 |  | Email |  | 出生日期 |  |
| 导师姓名 |  | 护照号 |  | 户籍所在地 |  |
| 护照有效期限 |  |
| 以往或正在申请的国际交流经历及资助情况 | 交流时间：项目名称及资助来源描述： |
| 英语水平 | 考试成绩 | CET4： CET6： TOEFL:(R: L: S: W: ) IELTS:(R:L: S: W:)GRE:V /Q /W 其它： |
| 紧急联系人及联系电话 |  |
| 个人科研成果陈述（可另附页；如有相关证明材料请一并附上）： |
| 个人承诺：如若入选，将如期参加，若有虚假信息或无充分理由反悔，拒绝履行交流活动，将承担一切后果，并不再参加其他交流项目。学生签名： 日期： |
| 院系意见 | 教学院长（主任）签名：日期： （院系公章） |
| **以下部分由导师填写** |
| 导师意见 | 导师电话 |  | 导师邮箱 |  |
| 1. 此次出国交流与导师的科研计划的符合程度:A．不符合 B. 比较符合 C. 很符合 D. 非常符合2. 此次出国交流与导师的培养计划的符合程度：A．不符合 B. 比较符合 C. 很符合 D. 非常符合3. 导师是否愿意给予学生出国配套资助：A. 是 B. 否 C. 其他4. 若是，请选择配套资助的比例：A． 10% B. 20% C. 30% D. 40% E. 50% F. 其他导师签名: 日期：  |